



2軸ガルバノユニット

コンパクトな工業デザインのために





- SL2-100 プロトコル 20 ビット、または XY2-100 プロトコル 16ビット
- デジタル制御による、低ノイズおよび低ドリフト
- ■産業用の強靭で防塵性
- 各種ミラー基板・コーティング、マーキング・洗浄用
- 入力口径: 14 mm

デジタル制御による高速なマーキングスピード

メリット

新しいMINISCAN IIIは、非常に安定したデジタル制御を提供します。これにより、ノイズとドリフト値がさらに改善され、システムの信頼性と堅牢性がさらに向上します。デジタルインターフェースでは、XY2-100 16 ビットとSL2-100 20 ビットの両方のプロトコルを使用できます。対応するケーブルがプロトコルの使用を定義します。

多種多様なコンフィギュレーション

多くの標準的なレーザーの種類、波長、出力密度、焦点距離、および加工領域に対して、構成可能な貫通レンズ、保護ガラス、ならびにミラー基板およびコーティングが利用可能である。これは、最良の品質および最適化されたスループットで広範囲のタスクを処理することを可能にする。また、あなたのアプリケーションのための完全な構成をまとめることが可能です。

代表的用途

通常のアプリケーションとしては、高速での表面のアブレーションおよびクリーニング、ならびに困難なマーキング作業が挙げられる。デジタル制御とパワフルなPWM出力段のおかげで、速度と動的応答が保証されます。また、MINISCAN IIIとカメラアダプタ、マシンビジョンを組み合わせることもできます。プロセス監視用のコンポーネントを制御します。

イノベーションと品質

RAYLASEでは、イノベーションと高い品質水準の維持を最優先課題としています。すべての製品は、独自の研究所や生産設備で開発・建設・試験を行っています。世界中のサポートネットワークを通じて、お客様に最高のメンテナンスと迅速なサービスを提供することができます。

MINISCAN III-14



2軸ガルバノユニット

コンパクトな工業デザインのために

一般仕様

| 電圧 | +30 または+48 V | |
|-------|------------------|--|
| 電流 | 2 A, RMS、 | |
| | 最大 5 A | |
| リップル | 最大200 mVpp、 | |
| /ノイズ | @ 20MHz 帯域幅 | |
| 周囲温度 | | |
| 保存温度 | | |
| 湿度 | | |
| IP⊐-ド | | |
| | XY2-100- 拡張プロトコル | |
| ディジタル | SL2-100プロトコル | |
| | 電流 リップル /ノイズ | |

| 典型的な振り角(光学的) | | ± 0.393 rad | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| 分解能 XY2-100 16 ビット | | 12 µrad | |
| 分解能 SL2-100 20 ビット | | 0.76 μrad | |
| 繰り返し精度(RMS) | | < 2.0 μrad | |
| 位置ノイズ(RMS) | | < 4.5 μrad | |
| 温度ドリフト | 最大。Gaindrift ¹ | 15ppm/K | |
| | 最大。Offsetdrift ¹ | 10 μrad/K | |
| 長期ドリフト 8 h ¹ | | < 80 µrad | |

APERTURE依存仕様-機械的データー般仕様

| ガルバノユニット | MINISCANIII-14 SI MINISCANIII-14 QU | |
|----------------------|---|------|
| 入力口径(mm) | 14 | 14 |
| ビーム変位量(mm) | 17.0 | 17.0 |
| 質量(F-thetaレンズなし)(kg) | 2.0 | 2.0 |
| 寸法(L x W x H) [mm] | 134.0 x 98.0 x 100.3 134.0 x 98.0 x 100.3 | |

MIRRORバリエーション

| 波長 | 基板 |
|-----------|----|
| 355 nm | SI |
| 532 nm | SI |
| 1,064 nm | SI |
| 1,070 nm | QU |
| 10,600 nm | SI |

TUNING

| チューニング | 説明 | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| Vector-Tuning (VC) | 処理速度を重視した幅広い用途に最適化されたチューニング | | |
| Marking-Tuning (MA) マーキングアプリケーション用に最適化されたチューニング | | | |
| Cleaning-Tuning (C) | 長尺ベクトルの最適化されたチューニングを高速で実現 | | |

QU = クォーツ; SI = シリコン

- DYNAMIC データ

| ガルバノユニット | MINISCANⅢ-14-SI | | MINISCANII-14-QU | |
|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| チューニング | VC | MA | С | MA |
| 書き込み速度[cps] | - | 650/800 | - | 600/750 |
| 処理速度[rad/s] ³ | 30 @ 30 V | 30 @ 30 V | 70 @ 30 V | 30 @ 30 V |
| Z-222[:dd/5] | 50 @ 48 V | 30 @ 48 V | 100 @ 48 V | 30 @ 48 V |
| 位置決め速度[rad/s] ³ | 30 @ 30 V | 60 @ 30 V | 70 @ 30 V | 60 @ 30 V |
| | 50 @ 48 V | 90 @ 48 V | 100 @ 48 V | 90 @ 48 V |
| トラッキングエラー[ms] | 0.20 4 | 0.16 5 | 0.30 ⁶ | 0.17 5 |
| フルスケールの1%でのステップ応答時間[ms] | 0.68 ⁷ | 0.36 8 | 0.69 ⁷ | 0.398 |

- _______1 F-θレンズ使用時 f = 163 mm / フィールドサイズ 120 mm x 120 mm。2 高さ1mmの一筆書きフォント。3 「速度の計算」を参照
- 4 加速時間の計算 約2.3×トラッキングエラー 5 加速度時間約1.9×トラッキングエラーの計算
- 6 加速度時間約2.0×トラッキング誤差の計算 7 フルスケールの1/5,000に設定。8 フルスケールの1/1000にセトリング。

速度の計算

作業領域の速度= 焦点距離F-シータレンズ×位置決め速度:

例: F-Theta レンズf = 254mm、位置決め速度30rad/s、v = 254/1000 x 30 = 7.6m/s (MINISCAN III-14 SI)

ミラーとレンズ:マウントが最適化されたスキャンミラーと対物レンズは、多くの典型的なレーザータイプ、波長、パワー密度、焦点距離、作業フィールドのすべてで利用可能です。顧客固有の 構成も可能です。



¹ 光学的な角度。軸あたりのドリフト、30 分のウォームアップ後、一定の周囲温度および処理応力で。